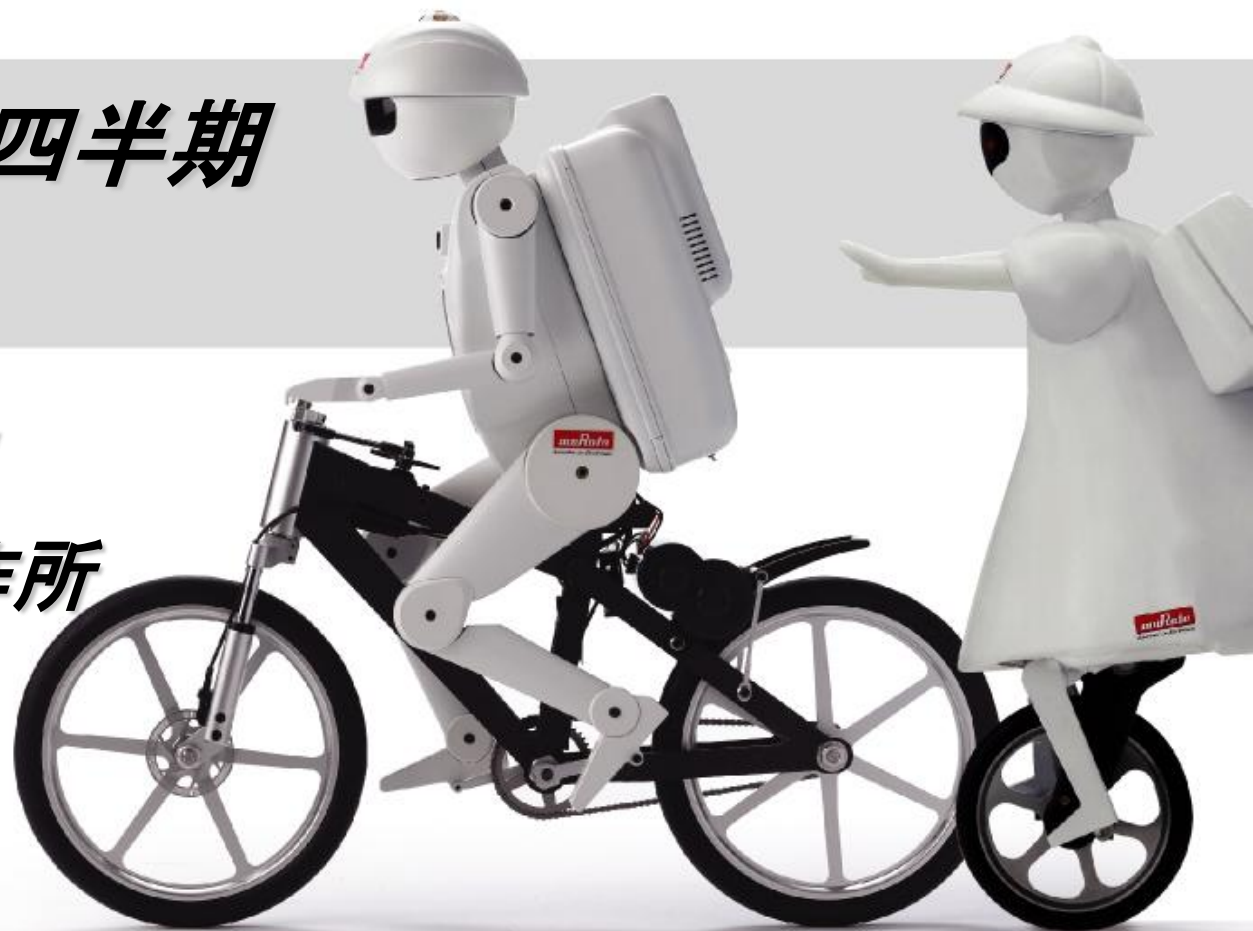


2011年度第1四半期 決算説明会

2011年7月29日

株式会社村田製作所



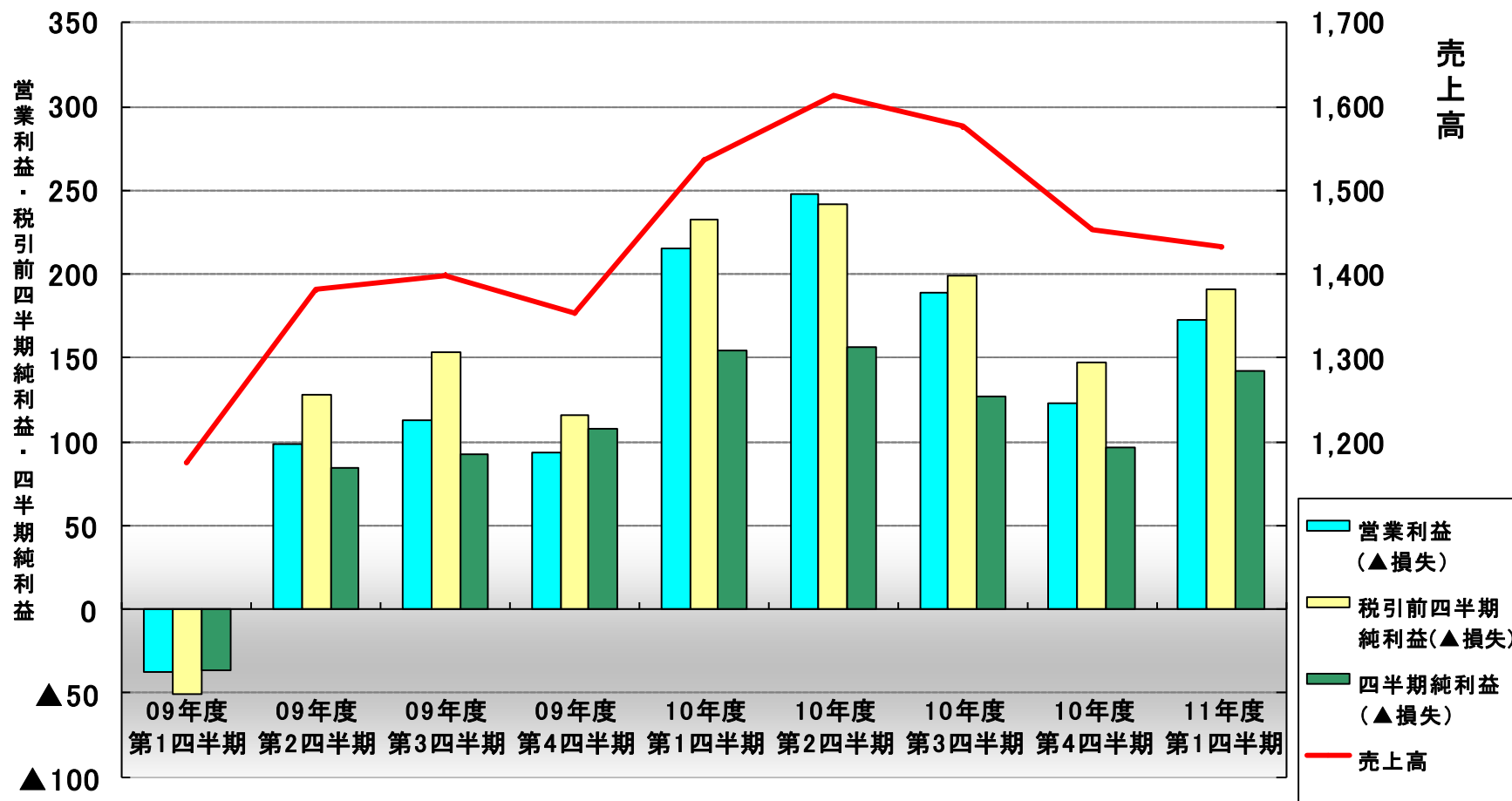
1. 2011年度 第1四半期業績概要

2011年4月～2011年6月
第1四半期連結会計期間

業績推移(四半期)

(億円)

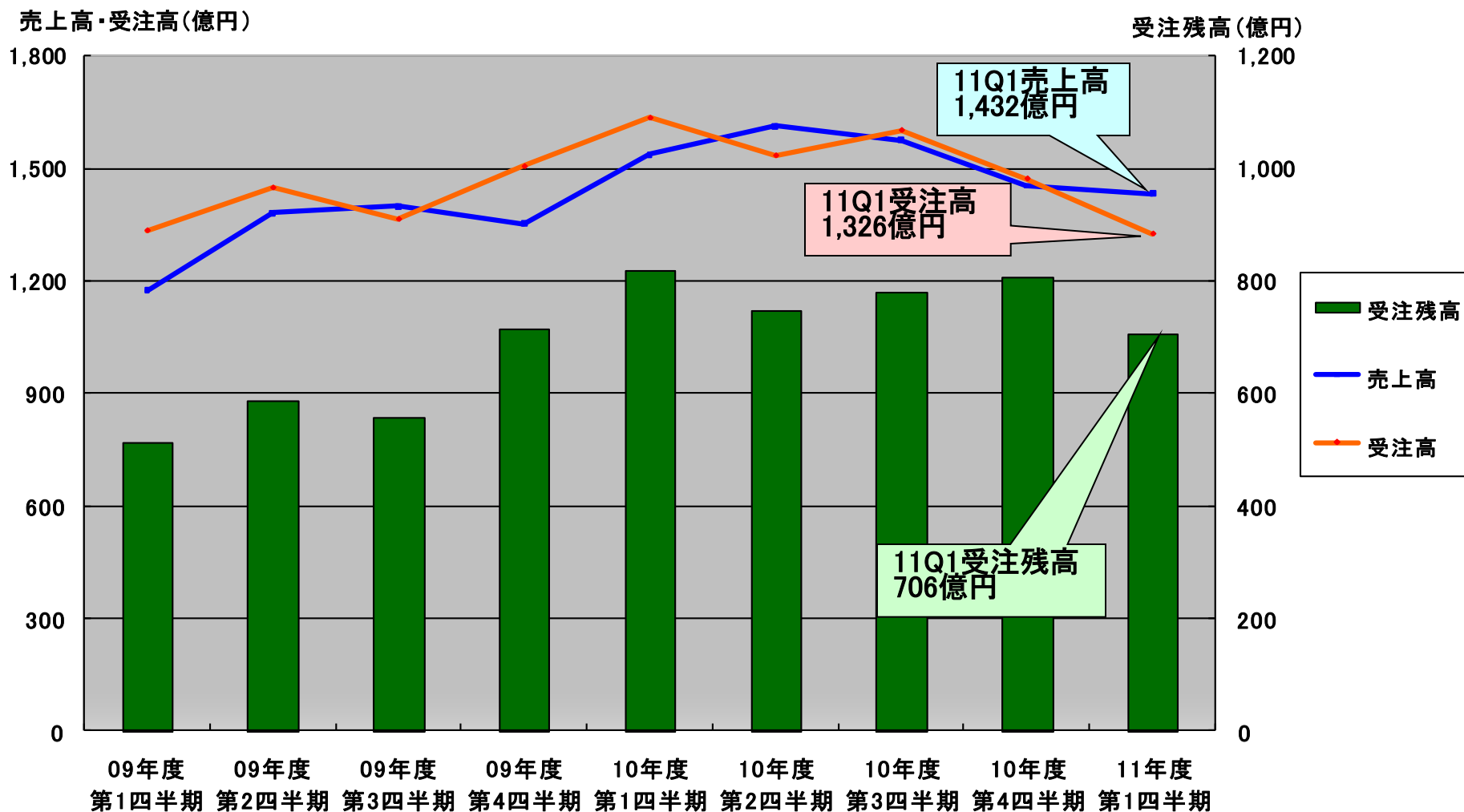
(億円)



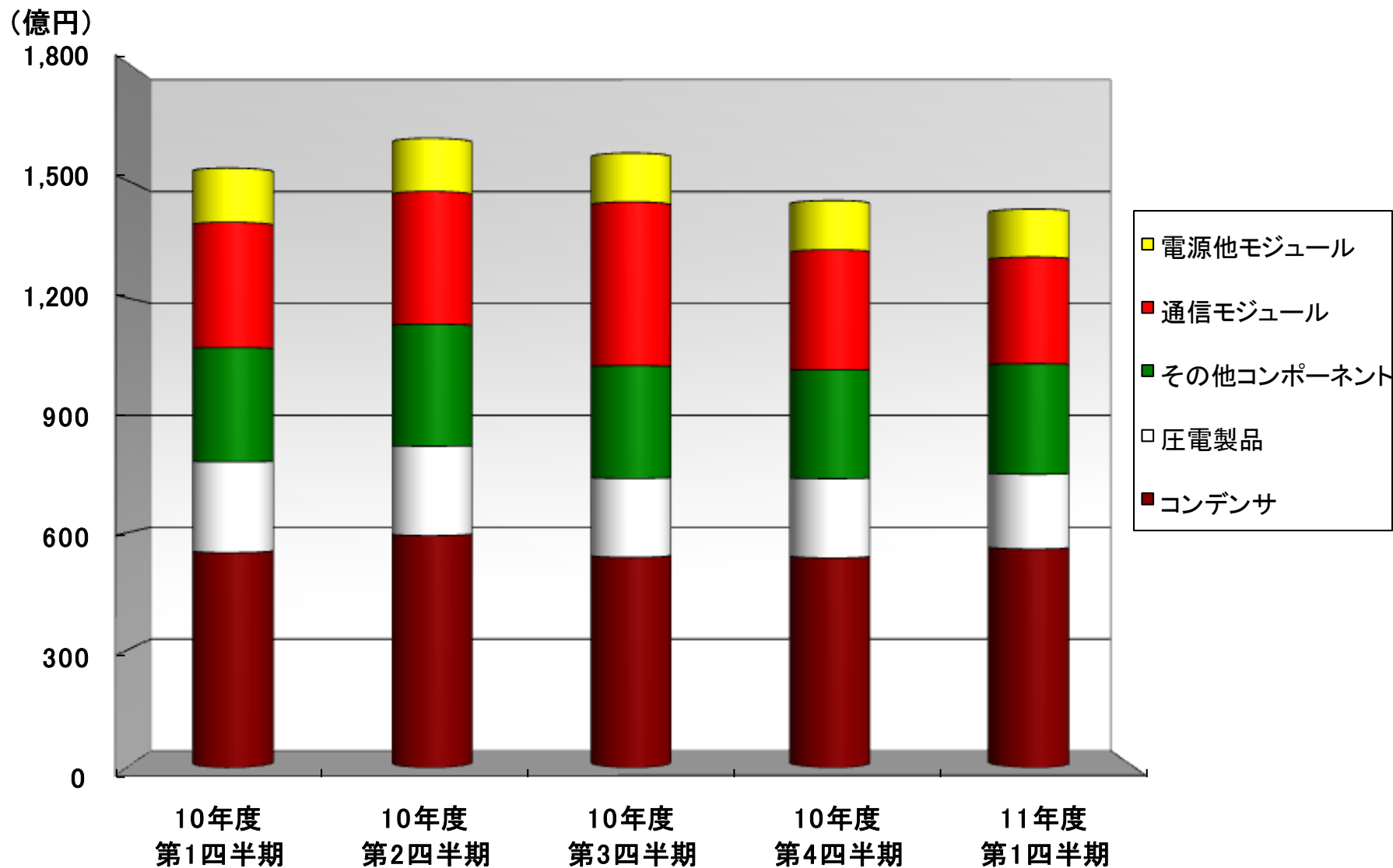
業績概況

| | 2010年度 第1四半期 | | 2010年度 第4四半期 | | 2011年度 第1四半期 | | 前年同期比 11Q1/10Q1 | | 直前四半期比 11Q1/10Q4 | |
|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|
| | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| 売上高 | 1,537 | 100.0 | 1,454 | 100.0 | 1,432 | 100.0 | ▲104 | ▲6.8 | ▲21 | ▲1.5 |
| 営業利益 | 215 | 14.0 | 123 | 8.5 | 172 | 12.0 | ▲43 | ▲19.8 | +49 | +40.0 |
| 税引前 四半期純利益 | 233 | 15.1 | 147 | 10.1 | 191 | 13.3 | ▲42 | ▲17.9 | +44 | +30.0 |
| 四半期純利益 | 155 | 10.1 | 97 | 6.7 | 142 | 9.9 | ▲12 | ▲7.9 | +46 | +47.0 |

売上・受注・注残推移(四半期)



製品別売上高推移



製品別売上高

| | 2010年度 第1四半期 | | 2010年度 第4四半期 | | 2011年度 第1四半期 | | 前年同期比 11Q1/10Q1 | | 直前四半期比 11Q1/10Q4 | |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|
| | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| コンデンサ | 549 | 35.9 | 535 | 37.0 | 558 | 39.1 | +9 | +1.7 | +23 | +4.3 |
| 圧電製品 | 232 | 15.1 | 203 | 14.0 | 191 | 13.4 | ▲41 | ▲17.6 | ▲11 | ▲5.7 |
| その他 コンポーネント | 292 | 19.1 | 279 | 19.2 | 282 | 19.8 | ▲10 | ▲3.4 | +3 | +1.2 |
| 通信モジュール | 320 | 20.9 | 306 | 21.1 | 273 | 19.1 | ▲48 | ▲14.8 | ▲33 | ▲10.8 |
| 電源他 モジュール | 138 | 9.0 | 126 | 8.7 | 123 | 8.6 | ▲16 | ▲11.5 | ▲3 | ▲2.6 |
| 製品売上高計 | 1,531 | 100.0 | 1,448 | 100.0 | 1,427 | 100.0 | ▲105 | ▲6.8 | ▲22 | ▲1.5 |

製品別売上高概況

(2010年度第1四半期→2011年度第1四半期)

| | |
|-----------------------------------|--|
| コンデンサ (前年同期比+1.7%) | <チップ積層セラミックコンデンサ> AV機器向け大幅減も、携帯電話、車載向け大幅増で、全体では堅調 小型・大容量品の伸びが大きく、品種構成の良化が進展 |
| 圧電製品 (前年同期比▲17.6%) | <表面波フィルタ> 携帯電話の生産台数増で数量増も、金額では減少 <セラミック発振子> 主力のカーエレ向けを中心に低迷 <圧電センサ> ショックセンサ(HDD向け)、超音波センサ(バックソナー向け)が減少 |
| その他コンポーネント (前年同期比▲3.4%) | <EMI除去フィルタ> AV機器向けが大幅減で、全体でも減少 <コイル> AV機器以外の用途が伸び、全体では堅調 <コネクタ> タブレットPC向けを中心に大幅増 |
| 通信モジュール (前年同期比▲14.8%) | <近距離無線通信モジュール> スマートフォン向けは大幅増も、携帯メディアプレイヤー、車載向けが大幅減で、全体では横ばい <多層デバイス> 通信機器向けで減少 |
| 電源他モジュール (前年同期比▲11.5%) | <電源> AV機器向けで好調も、その他用途では減少、全体では大幅減 |

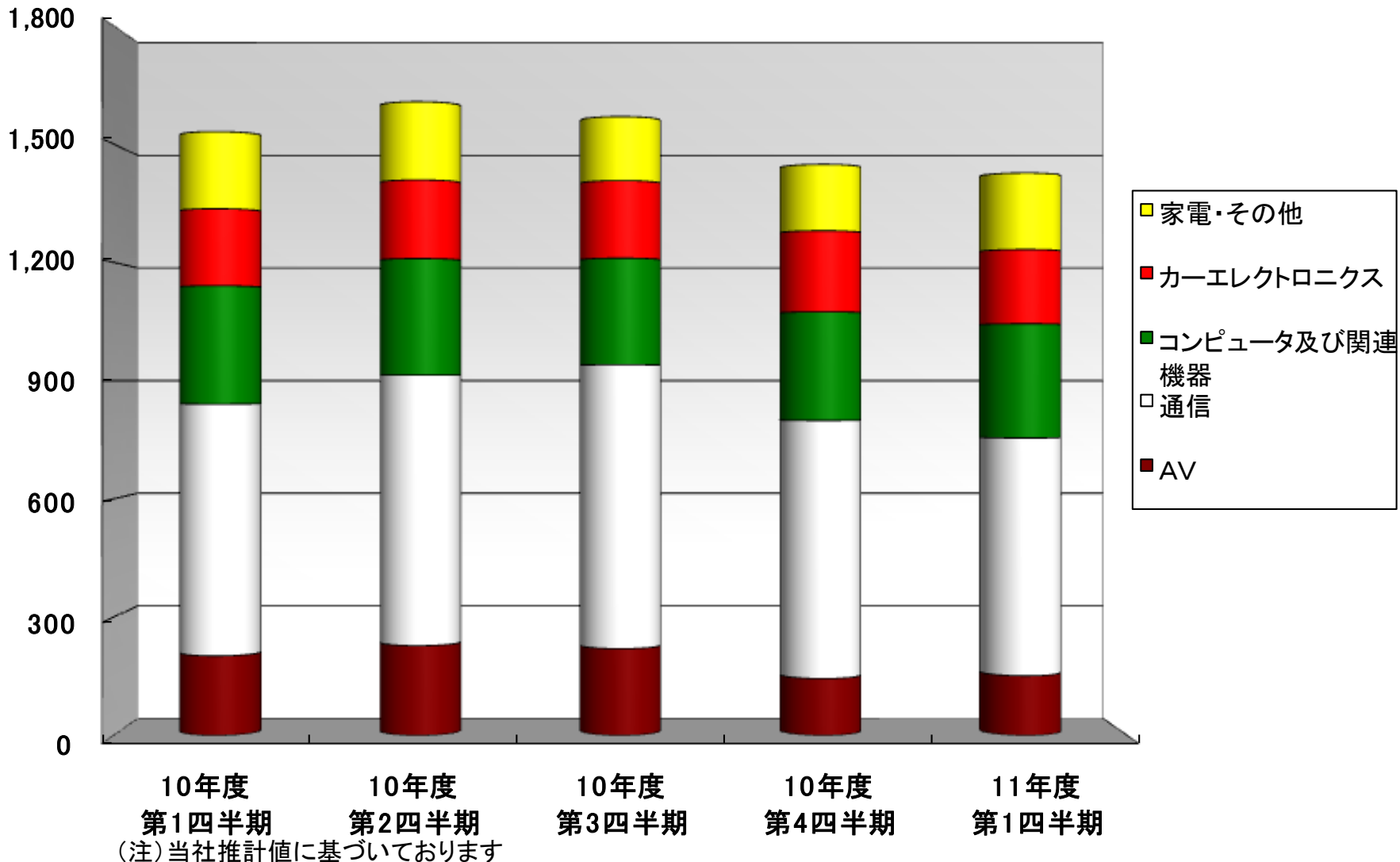
製品別売上高概況

(2010年度第4四半期→2011年度第1四半期)

| | |
|------------------------------------|---|
| コンデンサ (直前四半期比+4.3%) | ＜チップ積層セラミックコンデンサ＞ 通信機器、PC及び関連機器、代理店向け増加 |
| 圧電製品 (直前四半期比▲5.7%) | ＜表面波フィルタ＞ PC及び関連機器向け以外は減少 ＜圧電センサ＞ ショックセンサ(HDD向け)、超音波センサ(バックソナー向け)が減少 |
| その他コンポーネント (直前四半期比+1.2%) | ＜EMI除去フィルタ＞ AV機器、カーエレ向けは低調も、全体では増加 ＜コイル＞ PC及び関連機器、代理店向け増加 |
| 通信モジュール (直前四半期比▲10.8%) | ＜近距離無線通信モジュール＞ 携帯メディアプレイヤー向けは大幅増も、スマートフォン向け、車載向けが大幅減で、全体でも減少 ＜多層デバイス＞ 通信機器向けで減少 |
| 電源他モジュール (直前四半期比▲2.6%) | ＜電源＞ 全用途で減少 |

用途別売上高推移

(億円)



用途別売上高

| | 2010年度 第1四半期 | | 2010年度 第4四半期 | | 2011年度 第1四半期 | | 前年同期比 11Q1/10Q1 | | 直前四半期比 11Q1/10Q4 | |
|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|
| | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| AV | 202 | 13.2 | 144 | 10.0 | 151 | 10.6 | ▲50 | ▲25.0 | +7 | +4.9 |
| 通信 | 639 | 41.7 | 655 | 45.2 | 603 | 42.3 | ▲36 | ▲5.6 | ▲51 | ▲7.9 |
| コンピュータ及び 関連機器 | 300 | 19.6 | 276 | 19.0 | 290 | 20.3 | ▲10 | ▲3.4 | +14 | +5.1 |
| カーエレクトロニクス | 195 | 12.7 | 206 | 14.2 | 188 | 13.2 | ▲7 | ▲3.5 | ▲17 | ▲8.4 |
| 家電・その他 | 195 | 12.8 | 168 | 11.6 | 194 | 13.6 | ▲1 | ▲0.7 | +26 | +15.3 |
| 用途別売上高計 | 1,531 | 100.0 | 1,448 | 100.0 | 1,427 | 100.0 | ▲105 | ▲6.8 | ▲22 | ▲1.5 |

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

(2010年度第1四半期→2011年度第1四半期)

| | |
|--|--|
| AV機器 (前年同期比▲25.0%) | ＜携帯メディアプレイヤー＞ 無線LANモジュールが大幅減 ＜薄型テレビ＞ MLCC大幅減 |
| 通信 (前年同期比▲5.6%) | 無線LANモジュール、MLCC大幅増 多層デバイス、ワンセグチューナー、表面波フィルタ減少 |
| コンピュータ及び 関連機器 (前年同期比▲3.4%) | コネクタ、MLCC増加 電源、ショックセンサ減少 |
| カーエレクトロニクス (前年同期比▲3.5%) | MLCC、LTCC基板増加 アクチュエータ、超音波センサ、Bluetoothモジュール減少 |

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

(2010年度第4四半期→2011年度第1四半期)

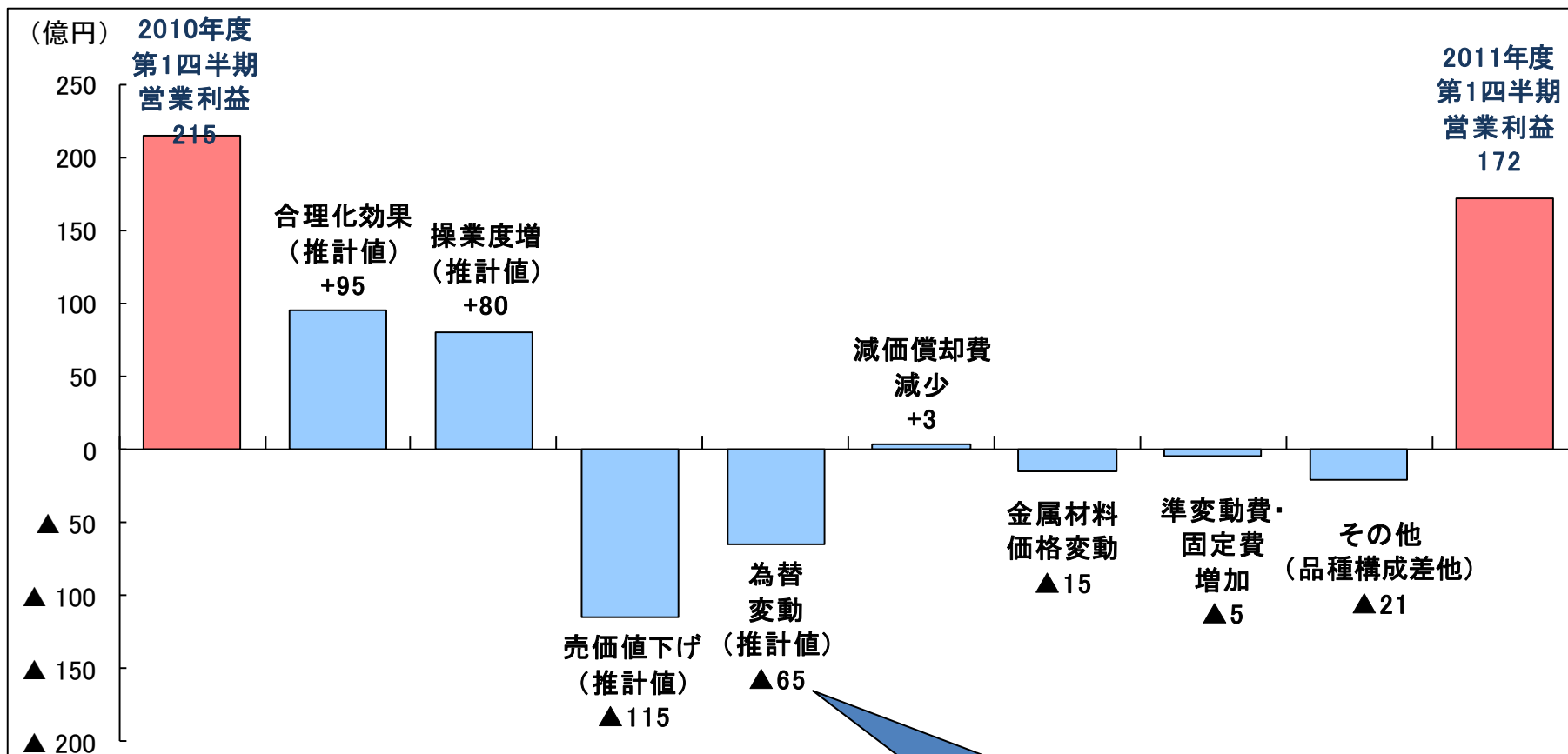


| | |
|---|--|
| AV機器 (直前四半期比+4.9%) | ＜携帯メディアプレイヤー＞ 無線LANモジュールが大幅増 ＜薄型テレビ＞ MLCC減少 |
| 通信 (直前四半期比▲7.9%) | 無線LANモジュール、多層デバイス、表面波フィルタ減少 |
| コンピュータ及び 関連機器 (直前四半期比+5.1%) | MLCC増加 |
| カーエレクトロニクス (直前四半期比▲8.4%) | LTCC基板増加 Bluetoothモジュール、超音波センサ減少 |

(注) 当社推計値に基づいております

利益変動要因

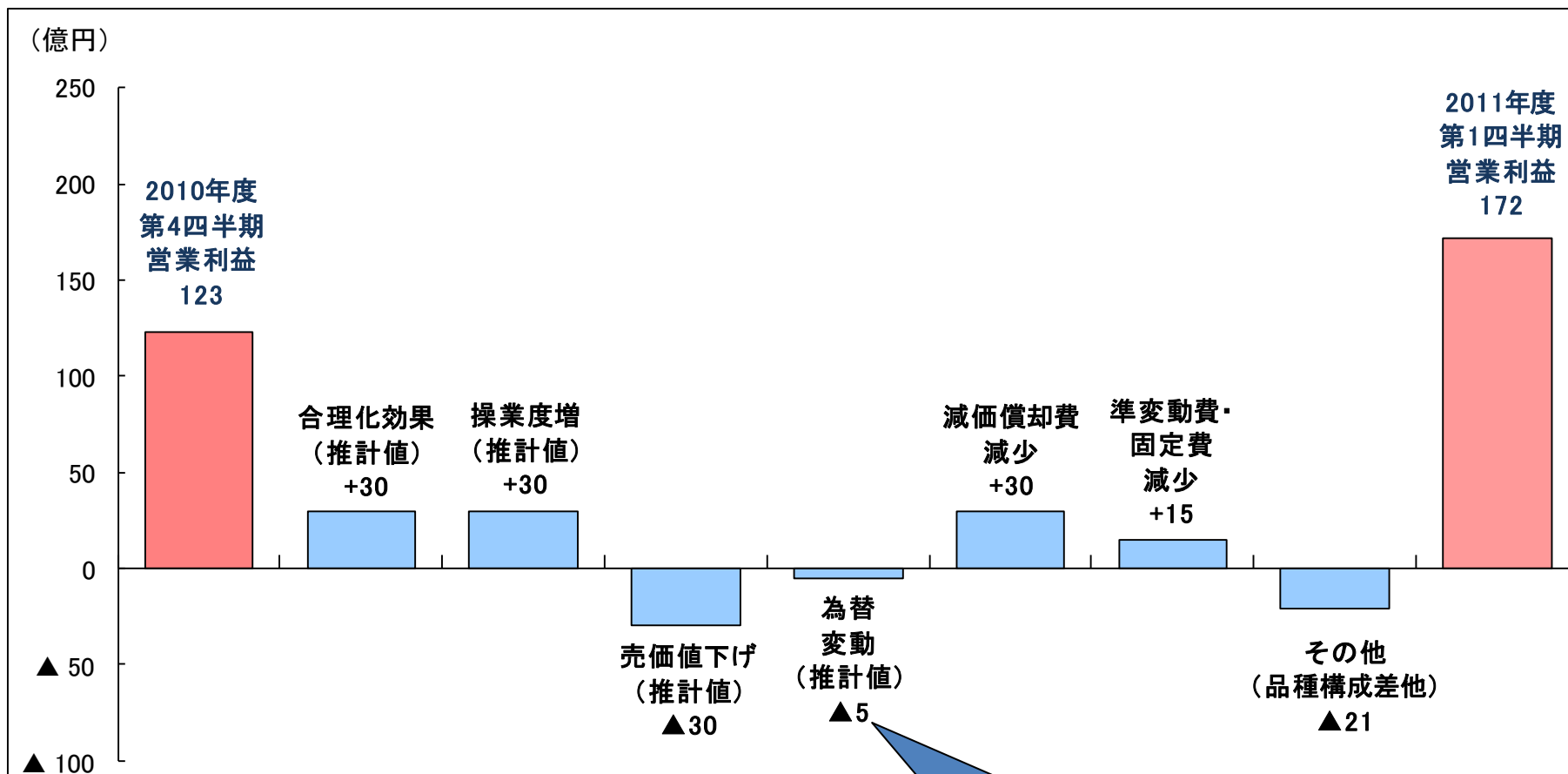
(2010年度第1四半期→2011年度第1四半期)



対ドル：92.02円(10年1Q) → 81.75円(11年1Q)
対ドル為替感応度：約25億円(1円変動)

利益変動要因

(2010年度第4四半期→2011年度第1四半期)



対ドル：82.35円(10年4Q) → 81.75円(11年1Q)
対ドル為替感応度：約25億円(1円変動)

2. 2011年度 業績予想

2011年度の業績予想

| | 2010年度 | | 2011年度 | | | | | | 増減 | |
|--------------|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-------|-------|------|------|
| | 実績 | | 第1四半期 実績 | 第2四半期 予想 | 上期 予想 | 下期 予想 | 通期予想 | | | |
| | 金額 | 構成比 | | | | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| | (億円) | (%) | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | (億円) | (%) | (億円) | (%) |
| 売上高 | 6,180 | 100.0 | 1,432 | 1,668 | 3,100 | 3,400 | 6,500 | 100.0 | +320 | +5.2 |
| 営業利益 | 775 | 12.5 | 172 | 228 | 400 | 440 | 840 | 12.9 | +65 | +8.4 |
| 税引前 当期純利益 | 821 | 13.3 | 191 | 239 | 430 | 460 | 890 | 13.7 | +69 | +8.5 |
| 当期純利益 | 535 | 8.7 | 142 | 138 | 280 | 300 | 580 | 8.9 | +45 | +8.4 |

4月公表時より変更ありません

ルネサス エレクトロニクス株式会社からの PA事業の譲受に関する基本合意について

1. 目的

パワーアンプ(PA)を含めたアナログフロントエンドの複合化による村田の通信モジュール事業の強化

2. 対象

- ルネサス エレクトロニクス(株)のパワーアンプ事業
- (株)ルネサス東日本セミコンダクタの長野デバイス本部の事業(受託生産事業含む)

3. 今後の日程

2011年10月末 事業譲受に関する最終契約締結(予定)

2012年1月1日 事業譲受期日(予定)

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。